

证券代码: 688150

证券简称: 莱特光电

公告编号: 2025-058

陕西莱特光电材料股份有限公司

关于开展新业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“莱特光电”）拟通过控股子公司陕西莱特夸石材料有限公司（以下简称“莱特夸石”或“合资公司”）开展新业务，聚焦高端电子材料领域，主要从事石英纤维电子布（以下简称“Q布”）的研发、生产与销售。截至本公告披露日，莱特夸石已完成核心团队组建，处于业务规划与产能建设阶段。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次计划开展的新业务已经公司总经理办公会审议通过，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。后续公司将结合市场需求、客户验证情况确定量产投资规模和进度，并按照规定履行相应决策程序。

● 相关风险提示:

公司新业务的开展对核心技术人员依赖程度较高，未来若不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据市场环境变化而不断完善，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心技术人员的流失，会造成新业务不及预期的风险。

新业务尚处于筹备阶段，预计本年度不会产生销售收入。在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、行业竞争加剧、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在新业务拓展不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、新业务的基本情况

（一）新业务类型

为持续践行公司“新材料平台型企业”发展战略，进一步拓宽公司在新材料领域的业务布局，紧抓半导体新材料产业发展机遇，公司拟通过控股子公司莱特夸石开展新业务，聚焦高端电子材料领域，主要从事 Q 布的研发、生产与销售。

（二）新业务的行业情况

当前，上游电子材料向高频、高速、低损耗方向升级，为相关高端电子材料产业带来发展机遇。Q 布作为第三代高端低介电电子布，其介电性能、耐热性等核心指标优于传统玻璃纤维布，为新一代信息技术产业发展提供重要支撑，行业具备良好的发展前景。

（三）新业务的管理情况

公司控股子公司莱特夸石将开展前述业务，纳入公司合并报表范围。公司董事长兼总经理王亚龙先生直接负责新业务的日常经营管理工作；开展新业务后，公司实际控制人对公司的控制权不会发生变化。

（四）审议程序情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次开展的新业务已经公司总经理办公会审议通过，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。后续公司将结合市场需求、客户验证情况确定量产投资规模和进度，并按照规定履行相应决策程序。

二、开展新业务的合理性及必要性分析

（一）开展新业务的背景及合理性

Q 布作为高频高速覆铜板（CCL）的核心基材，可有效解决高频信号传输损耗与延迟问题，是保障芯片信号传输速度与稳定性的关键材料，市场发展潜力较大，这构成了公司开展新业务的重要行业背景。

本次开展新业务是公司践行“新材料平台型企业”发展战略、推动高质量发展的重要举措。公司依托在材料领域积累的优势经验，顺势布局 Q 布业务，能够进一步拓宽电子材料领域的业务布局，有效延伸业务边界、扩大市场覆盖范围，培育新的

业务增长点，持续提升公司在高端电子材料领域的综合竞争力。此外，公司实际控制人王亚龙先生在高纯石英砂及 PCBA 领域均有成熟产业布局，能够助力公司实现产业链协同，共同推动新业务稳健发展。

（二）公司的准备情况

公司内部已就新业务的可行性进行论证，在新业务的人才储备、市场拓展、资金安排等方面均有所布局和筹划，各项工作有序开展，同步推进。目前新业务处于初期筹备阶段，尚未产生销售收入，短期内不会对公司经营业绩构成重大影响。

控股子公司进展：莱特夸石成立于 2025 年 12 月 10 日，注册资本 5000 万元。

人才储备：公司已完成核心团队组建，引进了具备成熟经验的 Q 布研发生产团队，该团队核心成员曾服务于日本等领先市场，掌握 Q 布核心工艺，具备多年拉丝及织布生产经验。公司将进一步扩大团队规模，未来拟通过股权激励或内部激励等方式，保障新业务核心团队的稳定与壮大，推动新业务的长期健康发展。

市场拓展：目前处于业务规划与产能建设阶段，公司已购置部分生产设备，与产业链上游高纯石英砂相关企业以及下游相关潜在客户接洽，对新业务核心上游材料的稳定供应、品质保障以及产品市场拓展提供支持。

资金安排：新业务开展初期所需资金主要来源于莱特夸石股东认缴的注册资本金。后续公司将结合市场需求、客户验证情况确定量产投资规模和进度，并按照规定履行相应决策程序。本次开展新业务不会对公司其他业务的开展造成资金压力。

三、对上市公司的影响

（一）对公司生产经营的影响

本次开展新业务是公司践行“新材料平台型企业”发展战略、推动高质量发展的重要举措，能够进一步拓宽公司在电子材料领域的业务布局，有效延伸业务边界、扩大市场覆盖范围，培育新的业务增长点，持续提升公司在高端电子材料领域的综合竞争力。该举措符合公司长期发展战略，有利于保障全体股东的长远利益。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

公司目前资产负债率较低，现金流充裕，可充分保障新业务的顺利开展，不会

对公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。新业务尚处于筹备阶段，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、行业竞争加剧、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在新业务拓展不及预期的风险，对公司未来业绩的影响具有不确定性，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

（三）关联交易与同业竞争

截至本公告披露日，公司开展本次新业务不涉及关联交易，亦不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争。若未来开展新业务过程中涉及关联交易，公司将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，履行相应决策程序和信息披露义务，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、开展新业务的风险分析

本次开展新业务事项经过了审慎论证，符合行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司长远经营及发展。虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但在该事项实施过程中，仍存在以下风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

（一）经营风险

公司拟开展的 Q 布业务属于新涉足领域，相关产能建设、技术研发及市场拓展尚处于早期阶段，该行业技术壁垒较高，对产品性能、良率稳定性及后处理工艺要求严苛，且客户验证周期较长、行业竞争呈现头部集中格局。未来经营中，新业务可能面临宏观经济波动、行业政策调整、核心技术突破困难、经营管理团队适配不足等多重不确定因素，存在新业务拓展进度与成效不及预期的风险，该业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

（二）技术风险

Q 布作为高端电子基础材料，对生产工艺精度、原材料提纯技术及产品性能稳定性均存在严苛要求，行业技术迭代速度快、技术壁垒高。目前公司新业务核心技术团队虽已组建，但相较于行业内深耕多年的成熟企业，在核心生产工艺优化、高端产品配方研发及关键技术难题突破等方面仍存在经验积累差距。若公司未能精准把握行业技术发展趋势，或研发投入力度不及预期、核心技术人才出现流失，可能

导致新业务产品性能落后于市场需求，进而影响产品竞争力及项目整体推进成效。

（三）核心技术人员流失风险

该项新业务的开展对核心技术人员的依赖程度较高，保持人员稳定是公司生存和发展的根本。未来若不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据市场环境变化而不断完善，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心技术人员的流失，会造成新业务进展不及预期的风险。

（四）财务风险

本次新业务投入资金来源为公司自有资金，短期内不会对公司现金流造成重大压力。但 Q 布行业存在原材料（如高纯石英砂等）成本较高、生产损耗较大的特点，且产能建设需投入大额设备采购资金，随着业务推进，后续研发投入、产能扩张及市场推广等环节的资金需求将逐步增加，可能对公司短期现金流产生一定压力。同时，若新业务盈利周期长于预期，可能影响公司整体资金使用效率。

（五）项目进程及预期收益不确定风险

本次新业务布局是公司基于行业市场前景的判断，但在项目推进过程中，仍可能面临宏观经济波动、行业供需格局变化、替代材料竞争、技术迭代及政策调整等多重不确定性因素的影响。此外，行业内头部企业已形成稳固的技术壁垒与客户资源优势，公司在新业务市场拓展过程中可能面临较大竞争压力，进而导致项目经营收益存在不确定性。对此，公司将强化项目全流程管控，密切跟踪行业供需与竞争动态，结合市场变化及时优化调整经营策略，防范相关风险。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日